

证券代码：002449

证券简称：国星光电

佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20171114

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富邦证券 董育诚 富邦投顾 刘立中 国泰投信 蔡欣达 新光投信 李长昇 元大投信 张圣鸿、吴宛芳 新光人寿 王暉承 建信基金 赵兵兵 中欧瑞博投资 张宪强 任建军
时间	2017年11月14日
地点	佛山市禅城区华宝南路18号公司115号会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘艾璨子
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2017年第三季度公司销售收入及利润大幅增长的原因。</p> <p>（1）LED终端应用市场持续性向好，小间距显示应用市场爆发式增长；（2）公司坚持以技术研发驱动企业中长期发展；（3）公司海外市场及一带一路地区的销售保持增长；（4）公司生产规模发展较快，产销能力不断提高；（5）公司生产及经营成本控制良好，财务结构及资金管理情况优化；（6）子公司产品结构及生产经营调整成效继续显现。</p> <p>2、公司芯片扩产进度及未来规划情况。</p> <p>公司上游芯片在保持技术领先的前提下与中游封装规模匹配发展。子公司国星半导体和亚威朗科技虽独立运营，但纳入整体</p>

	<p>上游芯片发展战略布局，芯片产能部分自供，部分对外销售。亚威朗科技主供蓝绿外延片，国星半导体生产白光及 RGB 芯片，根据市场行情进行份额调配。上游产能方面，今年至明年都有扩产计划，扩产往 4 寸片发展，根据市场情况来灵活决策。国星半导体未来芯片产能在部分自供公司封装的同时，也会保持独立的造血能力，在芯片市场获得自己的份额。公司做好上游芯片，一方面助力子公司抢占市场；另一方面，保障公司芯片供应链安全，补充公司单一封装的发展模式，增强公司的抗风险能力及综合竞争实力。</p> <p>3、简述未来公司硅衬底技术的发展。</p> <p>2017 年初，公司收购了 RaySent 科技公司 51% 的股权，剩余 49% 股权由 RaySent 技术团队持有。硅衬底具有晶体品质高，尺寸大，成本低，易加工，导热性和热稳定性良好等优点，主要用于大功率、车灯照明、闪光灯等方面。2017 年 7 月，第一颗硅衬底的芯片已经成功点亮，目前公司一方面在继续进行硅衬底技术攻克及成熟化，同时也在积极寻求车厂合作，为硅衬底做市场推广。</p> <p>4、LED 上游芯片是否存在降价压力及产能过剩的趋势，是否会影影响公司利润增长？</p> <p>根据目前市场情况，LED 上中游产品价格较稳定，公司上游芯片在保持技术领先的前提下与中游封装规模配合发展。同时公司加强企业运营管理、打造领先技术专利及产品体系、巩固与客户的合作关系及扩充 LED 封装产能规模，随着产品产量增长，进一步增强成本控制及保持产品品质稳定，保持整体利润的稳定及增长。</p>
附件清单	无
日期	2017 年 11 月 14 日